# 高速複合機用有機感光体の設計技術

**木原 彰子 和所 純一 中野 暢彦 下田 嘉英**<sup>†</sup> ドキュメントシステム事業本部 要素技術開発センター <sup>†</sup>ドキュメントシステム事業本部 ドキュメントシステム事業部

複写機やプリンタ, FAX, それらの複合機は,より美しく・より速いコピー やプリントを提供するべく,技術開発競争が繰り広げられています。その 中で,当社は,2007年,最上位機種MX-M1100を発売しました。 ここでは,その最上位機種に搭載された高速複合機用有機感光体(図1) の開発において活用した当社独自の「電荷輸送材料の分子設計技術」と 「ロングライフ設計技術」について紹介します。



図1 MX-M1100 用有機感光体ドラム

## はじめに

今や複写機, プリンタ, FAX, 及びそ れらの複合機は, ビジネスシーンに欠 かせないオフィス機器となっており, その用途はパーソナルユースから業務 用, 更には印刷のエリアまで拡大し, ま すます発展しています。

これらの機器は、その大半が1938年 にカールソンによって考案された電子 写真方式を用いており、その電子写真 プロセス(図2)において画像形成の 中核を担っているのが感光体です。 感光体の役割は、その表面に静電潜像を形成することにあります。材料としてはa-Siなどの無機材料も知られていますが、現状は有機材料を用いた有機感光体(OPC:Organic Photoconductor)が主流となっており、感光体 全体の99%以上を占めるまでになっています。

そのような有機感光体の中でも最も 一般的となっている積層型負帯電感光 体を例に光電変換デバイスとしての動 作原理を図3に従って説明します。先 ず,感光体表面が負帯電したところに 露光(hv)されると,電荷発生層(CGL: Carrier Generation Layer)に一対の電 子と正孔が発生します。この内,電子は 下引層(UCL: Under Coat Layer)から アルミ基板へ,一方,正孔は電荷輸送層 (CTL: Carrier Transport Layer)を移動 し表面の電子と中和することによって, 感光体表面に静電潜像を形成します。

このような有機感光体も1970年代に 実用化された当時は感度や耐久性に多 くの課題をかかえていましたが、その



# 電子写真プロセス



図3 積層型負帯電有機感光体の デバイス構成及び動作概略



図4 イオン化ポテンシャル (lp) と移動度 (µ) の分子シミュレーション計算結果と実測値の相関関係

後の技術革新にて飛躍的にその性能を 向上してきました。今回は,毎分110枚 という高速コピー,プリントを実現し た当社高速複合機MX-M1100用有機 感光体開発に活用した分子設計及びロ ングライフ設計技術に関して技術解説 していきます。

## 2 電荷輸送材料の分子設計

積層型有機感光体の性能は、露光に よって電荷発生層中に発生した一対の 電子と正孔から、電荷輸送層が①如何 に効率的に正孔を受け取り(電荷注入 効率). ②如何に早く表面に運ぶか (電 荷移動度)によって決まってきます。 それらの電荷輸送層の性能を決めて いるのが電荷輸送材料 (CTM: Carrier Transport Material) です。電荷輸送材料 のイオン化ポテンシャル (Ip) は前記① 電荷注入効率に大きく影響し、その正 孔移動度(µ)が前記②電荷移動度を 決めています。これら,感光体性能を決 めているイオン化ポテンシャル (Ip) と 正孔移動度(µ)を分子軌道法計算に 基づくシミュレーションによって予測 できる技術を開発しました。その分子 シミュレーション技術を今回開発した 高速複合機用有機感光体に採用してい る電荷輸送材料の分子設計に活用して います。

具体的には、図4に示した分子軌道 法計算によって求められた計算値と実 際の実測値との良好な相関関係から, 数百種の候補CTMについて予測され るイオン化ポテンシャルと移動度を求 め,目標物性を満足する10種程度の候 補に絞り込みました。次に,これらの候 補CTMを実際に合成し,種々の電子写 真特性を評価することにより,当社独自 の高性能電荷輸送材料を開発しました。

このように,当社独自の分子設計シ ミュレーション技術は,実際の電荷輸 送材料分子の試作合成回数を劇的に 減らし,新規な高性能電荷輸送材料の 開発期間を大幅に短縮できるだけでな く,開発コストの圧縮やそれに伴う環 境負荷低減にも寄与できるオンリーワ ン技術です。

## 3 ロングライフ設計

高速複合機用有機感光体開発において、その最表面にある電荷輸送層に 求められる重要な性能として、電荷輸 送性能の他にもう一つロングライフ化 (耐久性)が挙げられます。

ロングライフ化と言っても、単に① 膜削れし難い(耐摩耗性)だけではな く、②キズの付き難さ(耐キズ性)も重 要な性能です。これらの2つの性能を 達成するため、それら性能と電荷輸送 層の膜物性との相関関係を見出し,設 計指標として活用しました。

#### (1) 耐磨耗性設計

感光体は、電子写真プロセスの中で 様々な機械的ストレスを受けて膜減り (磨耗)していきます。例えば、現像部 における現像剤との摺擦、転写部にお ける転写材との摺擦、クリーニング部 におけるクリーニングブレード(ヘラ 状のゴム部材)との摺擦などです。

これらの物理的な接触に起因する磨 耗を個々に分解して実際の複合機を 使った耐刷試験を行うには、多大なコ ストと時間を要します。そこで、電荷輸 送層の膜減り量と相関関係が見出せる 物性値を探した結果、図5に示したよ うに弾性仕事率にある程度の相関関係 があることを見出し、耐摩耗性設計に おける指標としました。

弾性仕事率とは、物体にかけられた 応力に対して、その応力を取り除いた ときにどれだけ緩和できるかを示して おり、値が大きいほど応力緩和能力が 高くなります。つまり、電子写真プロ セス中で受ける機械的ストレスに対し て、それを永久歪として残らないよう な電荷輸送層の処方とすることが耐摩 耗性向上に必要な要件と言えます。具 体的には、電荷輸送層を構成する材料



選択において,前記電荷輸送材料と組 合わせる樹脂材料の構造や配合比率を 最適化しています。

#### (2) 耐キズ性設計

次に,ロングライフ化設計において, もう一つ重要な耐キズ性設計について 説明します。

感光体は,前述の通り電子写真プロ セス中で様々な機械的ストレスを受け ます。その際, 膜減りするだけでなく, 同時にキズが付いてしまいます。その キズに対して有効な物性値として,表 面自由エネルギー(y)を見出しまし た。図6に,表面自由エネルギー(y) と感光体表面に付くキズの深さを表す 最大粗度 (Rmax) との相関関係を示し ます。

表面自由エネルギー(y)とは,物体 表面の濡れ性に依存する物性値であ り,その値が小さいほど表面滑り性が 良好となります。具体的には,電荷輸送 層表面の表面自由エネルギーを小さく するため,電荷輸送層を構成する樹脂 の構造にシロキサン系の修飾基を導入 したポリカーボネート樹脂を採用しま した。

#### 4 おわりに

当社高速複合機MX-M1100用有機 感光体は、これらの設計技術を活用し て, 感光体ライフ: 100万枚を達成しま した。

又, これら感光体としての耐久性と 電荷輸送層の物性値とを相関付けたロ ングライフ化設計技術は, 開発期間に おける期間短縮やコスト低減だけにと どまらず, 生産負荷の低減や市場にお ける廃棄物削減, 更にはメンテナンス 頻度削減に伴うユーザのトータルコス ト負担軽減に至るまで, 製品ライフサ イクル全般に亘る総合的な環境負荷低 減と省資源化に貢献しています。

今後も,更なる新規オンリーワン技 術開発によるより一層の社会貢献を目 指して鋭意つとめて参ります。